Generate Collection

L2: Entry 1 of 1

File: JPAB

Mar 19, 1996

PUB-NO: JP408074041A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08074041 A

TITLE: VACUUM FILM FORMING METHOD, METHOD THEREOF AND METHOD FOR EXCHANGING PRESSURE

SENSOR IN SAME DEVICE

PUBN-DATE: March 19, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HAJIKI, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

APPL-NO: JP06209978

APPL-DATE: September 2, 1994

INT-CL (IPC): $\underline{\text{C23}}$ $\underline{\text{C}}$ $\underline{\text{14}}/\underline{\text{24}}$; $\underline{\text{B01}}$ $\underline{\text{J}}$ $\underline{\text{3}}/\underline{\text{02}}$; $\underline{\text{G01}}$ $\underline{\text{L}}$ $\underline{\text{21}}/\underline{\text{30}}$

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of a hillock, etc., on a material to be treated in a sputtering device open to the atmosphere by preventing the enlargement of the measurement error due to the oxidation of the internal electrode of an ion gage each time a vacuum chamber is opened to the atmosphere.

CONSTITUTION: This vacuum film forming device is provided with a vacuum chamber 1, an ion gage 6 connected to the gage port 1c of the chamber 1 and measuring the vacuum in the chamber 1, a gate valve 12 provided to the gage port 1c and controlling the communication between the chamber 1 and the ion gage 6. A line 14a for roughly evacuating the ion gage and a vent line 13a for breaking the vacuum of the ion gage 6 are set between the gate valve 12 and ion gage 6.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平8-74041

(43)公開日 平成8年(1996)3月19日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F1.		技術表示箇所
C 2 3 C	14/24	М	8939-4K			
B01J	3/02	L			•	
G01L	21/30					

審査部求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

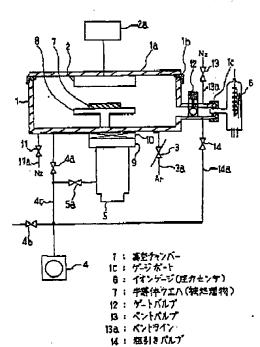
(21)出願番号	特 頤平6-209978	(71)出庭人	000006013		
(22)出題日	平成6年(1994)9月2日		三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号		
(/ 20 MA C		(72)発明者	伊 健治		
			福岡市西区今宿東一丁目1番1号 三菱電 機株式会社福岡製作所内		
		(74)代型人			
			V		
			No.		

(54) [発明の名称] 真空成膜装置及び方法並びに該装置における圧力センサの交換方法

(57)【要約】

【目的】 大気関放型スパッタ装置において、真空チャンパー1の大気関放を繰り返す度に、イオンゲージ6の内部電極が酸化されて測定誤差が大きくなるのを防止して、それに起因する被処理物?にヒロック等が発生するのを防止する。

【構成】 本発明の真空成膜装置は、真空チャンパー1と、その真空チャンパー1のゲージポート1には接続され、 該真空チャンパー1内の真空圧力を測定するイオンゲージ6と、前記ゲージポート1 にに設けられ、前記真空チャンパー1とイオンゲージ6との間の運通を制御するゲートパルブ12とを備える。ゲートパルブ12とイオンゲージ6との間に、イオンゲージ租引き用の租引きライン14aとイオンゲージ6の真空破壊用のペントライン13aとが設けられる。



14a: 独刻ミデイン

特別平8-74041

(2)

【特許請求の範囲】

のゲージポートに接続され、該真空チャンパー内の真空 圧力を測定する圧力センサと、前記ゲージポートに設け られ、前配其空チャンパーと前配圧力センサとの間の運 通を制御するゲートパルプとを備える真空成膜装置。

【話求項2】 韶求項1記載の真空成膜装置において、 粗引き用バルブを有し、前配圧カセンサ内を粗引きする ための租引きラインと、ペントパルプを有し、外部より 前配圧カセンサ内に気体を注入して該圧力センサ内の真 10 空を破壊するためのペントラインとを更に備えた真空成 膜基置。

【請求項3】 請求項1記載の真空成膜差置において、 前記ゲートパルプの全開時の有効通路面積を前記ゲージ ポートの有効通路面積と略等しくした真空成膜装置。

[試求項4] 真空チャンパーに圧力センサを接続した 真空成膜接置を使用した真空成膜方法において、

前記真空チャンパーと前記圧力センサとの間の連通を逃 断する工程と、

前記真空チャンパーを大気に開放して、被処理物を該真 20 空チャンパー内に設置する工程と、

前記真空チャンパー内を第1の所定の真空度まで粗引き する工程と、

前記圧力センサと前記真空チャンパーとを連通させて、 該圧力センサを作動させる工程と、

前記英空チャンパー内を第2の所定の真空度まで本引き する工程と、

前記真空チャンパーと前記圧力センサとの間の連通を進 断して、該圧力センサを不作動にする工程と、

前記真空チャンパー内の前記被処理物に所定の蒸着処理 30 を施す工程と、

前記真空チャンバーと前配圧力センサとの間の連通を遮 断した後、前記真空チャンパーを大気に開放して、前記 被処理物を該真空チャンパーから取り出す工程と、から なる其空成膜方法。

【請求項5】 真空チャンパーに圧力センサを接続した 真空成膜装置において、

前記圧力センサが故障した際に、前記真空チャンパーと 前記圧力センサとの間の運通を運断する工程と、

チャンパーから切り離す工程と、

新しい圧力センサを前記真空チャンパーに接続する工程 と、

前記新しい圧力センサ内を所定の真空度まで真空引きす

前記新しい圧力センサと前記真空チャンパーとを連通さ せる工程と、からなる真空成膜装置における圧力センサ の交換方法。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【産業上の利用分断】この発明はスパッタ装置、真空蒸

始後間、イオンプレーティング整置等の真空成膜整置及 び真空成膜装置を用いた真空成態方法並びに真空成態装 置における圧力センサの交換方法の改良に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】図2は従来の真空成膜装置の一例として 大気朋放型のスパッタ装置の主要部分の構成を示してい る。この図において、1は真空チャンパーで、その開放 上端にはガスケト1 bを介してトッププレート1 aが開 関可能に被償され、またその個壁にはゲージボート1c が一体的に形成されている。 2 はアルミニウムよりなる ターゲットアセンブリーで、トッププレート18の内面 に取り付けられており、直流電源2 a により給電され る。3は真空チャンパー1へ供給するアルゴンガス等の 気体の圧力を調整する圧力調整パルプ、4は真空チャン パー1内を第1の所定其空度まで粗引きするための油回 転ポンプで、この油回転ポンプ4は粗引きパルプ4 a を 備えた粗引きライン4cを介して真空チャンパー 1 に連 通されている。5は真空チャンバー1を高真空に保つク ライオポンプで、フォアラインパルプ5名を介して油面 転ポンプ4に連通している。6はゲージボート1cに接 統されて其空チャンパー1、内の真空圧力を測定する圧力 センサとしてのイオンゲージ、7はアルミニウム蒸着等 の蒸着処理が施される被処理物としての半導体ウエハ、 8は真空チャンパー1内で半導体ウエハ7を軟置するア ノードテーブル、9は真空チャンパー1からクライオボ ンプ5へ排気される排気ガスの排気量を制御するスロッ トルパルプ、10はクライオボンプ5をスロットルパル ブ9を介して真空チャンパー1へ接続するゲートバル プ、及び11は真空チャンパー1内へ空素ガス等の気体 を導入してその内部の真空を破壊するベントライン11 aに設けられたペントパルプである。また、4 b は粗引 きパルプ4 a と油回転ポンプ4 との間において粗引きラ イン4cに接続された油回転ポンプ4のリークパルブで ある.

[0003] 次に、上述の従来装置の動作について説明 する。従来の大気開放型スパッタ装置は上述のように構 成され、油回転ポンプ4を作動させると共に粗引きパル 前記故障した圧力センサ内を大気圧にしてから前記真空 40 ブ4 a を閉じてフォアラインパルプ 5 a を開いてからク ライオポンプ5を作動させて、該クライオポンプ5内を 10-7~10-4 forrの高真空状態に保つ。この後、トッ . ププレート1 aを上昇させて真空チャンパー1の上部を **開放してから半導体ウエハ 7 を真空チャンパー 1 内のア** ノードテーブル8上にセットした後、トッププレート1 aを真空チャンパー1の側壁上縁部に設けたガスケット 1 b に当接するまで下降させて、宴空チャンパー1を密 閉状盤にする。

> [0004] 続いて、組引きバルブ4 a を開いて油回転 50 ボンプ4を作動させて真空チャンパー1内を10-STore

(3)

特別平8-74041

台の真空度まで排気後、粗引きバルブ4 a を閉じてゲー トパルプ10を開くと、真空チャンパー1のゲージボー ト1 c に取り付けられているイオンゲージ6が自動点灯 し、真空チャンパー1内はクライオポンプ5により10 ・・・~10- Torr程度の高真空状態まで本引きされる。

[0005] この後、スパッタモードにするとイオンゲ ージ6がオフとなり、圧力調整パルブ3が開放されて、 スロットルパルプ9によりクライオポンプ5への排気速 歴が調整されながら、アルゴンガスが真空チャンパー1 へ導入され、真空チャンパー1内は1~30mTorrの低 10 真空状態に保たれる。しかる後、直流電源2 aからター ゲットアセンブリー2に直流電力を1~3KW印加する と、アルミニュームのターゲットアセンブリー2からア ルミニューム粒子が放出され、半導体ウエハ?に被着し た後成膜が完了する。スパッタリングが完了すると、直 流電源2aがオフにされ、圧力調整パルブ3が朗鎖さ れ、スロットルパルブ9が金開とされた後にイオンゲー ジ6が点灯する。ターゲットアセンブリー2が冷却され た後、大気開放モードに切り替えると、イオンゲージ6 がオフとなり、ゲートバルブ10が閉じてからベントパ 20 ルブ11が開いて空素ガスが真空チャンパー1に導入さ れその内部は大気圧に復帰する。その後、トッププレー ト1aを上昇させて半導体ウエハ?を取り出し、以後上 配作動サイクルを繰り返す。

[0006]

[発明が解決しようとする課題] 従来の大気関放型のス パッタ装置は以上のように構成されており、袖回転ポン ブ4による組引き後にクライオポンプ5による本引きに 切り替わった後、イオンゲージが点灯して所定の蒸着処 **理が曳旋される。その後、大気開放スイッチ(図示せ** ず) が押されたとき、イオンゲージ6はオフとなり、ベ ントライン11aから窒素ガスが真空チャンパー1に導 入され、該真空チャンパー1内はイオンゲージ6がまだ 熟いうちに大気圧となる。この繰り返しにより、イオン ゲージ6のフィラメント電板及びイオンコレクター電板 の酸化が起こる。特に、イオンコレクタ電極が酸化され ると、イオン電流が減少して、見かけ上耳空度が低くな ったものと判断されるので、イオンゲージ6が点灯する まで減圧してから成膜処理を行うと、実際には規定より も高い真空圧力での成膜処理となる。このため、アルミ 40 ニウム蒸着等の場合に、ヒロックや白濁が発生するとい う問題点があった。

【0007】また、ロードロックタイプのスパッタ装置 の場合、真空チャンパー1はロードロックを介して常に **超高真空に保たれているが、冥空チャンパー1内に設置** されるイオンゲージ6の劣化やフィラメント切れによる 交換のためには、その都度真空チャンパー1内を大気圧 にする必要がある。超高真空スパッタ装置は一度真空チ ャンパー1内を大気圧に関すと、真空チャンパー1の内 殿面に水分やガスの吸蔵、吸着が起こるので、イオンゲ 50 記新しい圧力センサ内を所定の真空度まで真空引きする

ージ交換後に吸着ガスや水分等を脱ガスしたり、真空チ ャンパー1内を大気圧から所定の真空度まで減圧させる のに多大な立上げ時間が掛かるという問題点があった。

[0008] この発明は上述したような問題点を解消す るために為されたもので、圧力センサ等の圧力センサの 内部電板の酸化を防止することができ、また圧力センサ の劣化やフィラメント切れによる交換時に真空チャンパ 一内での水分やその他のガスの吸蔵、吸着を防止して真 **空チャンパー内の真空圧力を誤差なく測定することがで** き、さらに、圧力センサの交換の度に発生する多大な立 上時間のロスを解消して稼動効率を改善しうる真空成膜 装置及び方法並びに該基置における圧力センサの交換方 法を提供することを目的とするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】 説求項1の発明に係る真 空成膜装置は、真空チャンパーと、その真空チャンパー のゲージボートに接続され、該真空チャンバー内の真空 圧力を測定する圧力センサと、前記ゲージボートに設け られ、前記真空チャンパーと前配圧力センサとの間の連 通を制御するゲートバルプとを備える。

【0010】請求項2の発明に係る真空成膜装置は、粗 引き用パルプを有し、前配圧力センサ内を粗引きするた めの粗引きラインと、ペントバルプを有し、外部より前 起圧力センサ内に気体を注入して該圧力センサ内の真空 を破壊するためのペントラインとを更に備える。

【0011】 請求項3の発明に係る真空成膜装置は、前 記ゲートパルプの全開時の有効通路面積が前記ゲージボー 一トの有効通路面積と略等しく構成される。

[0012] 請求項4の発明に係る其空成膜方法は、真 空チャンパーと圧力センサとの間の連通を遮断する工程 と、前記真空チャンパーを大気に開放して、彼処理物を 該真空チャンパー内に設置する工程と、前記真空チャン バー内を第1の所定の真空度まで短引きする工程と、前 記圧力センサと前記真空チャンパーとを連通させて、該 圧力センサを作動させる工程と、前記真空チャンパー内 を第2の所定の真空度まで本引きする工程と、前記真空 チャンパーと前記圧カセンサとの間の連通を遮断して、 該圧力センサを不作動にする工程と、前記真空チャンパ 一内の前記被処理物に所定の蒸着処理を施す工程と、前 記其空チャンパーと前記圧力センサとの間の連通を遮断 した後、前記真空チャンパーを大気に開放して、前記被 処理物を該其空チャンパーから取り出す工程とから構成 される。

【0013】請求項5の発明に係る真空成膜装置におけ る圧力センサの交換方法は、圧力センサが故障した既 に、真空チャンパーと前配圧力センサとの間の運通を遮 断する工程と、前記故障した圧力センサ内を大気圧にし てから前記宴空チャンパーから切り離す工程と、新しい 圧力センサを前記真空チャンパーに接続する工程と、前 (4)

特開平8-74041

工程と、前記新しい圧力センサと前記真空チャンパーと を連頭させる工程とから構成される。

[0014]

[作用] 請求項1の発明における装置では、被処理物を 真空チャンバーへ出し入れする際に、ゲートバルブを閉 じて圧力センサ内部を真空チャンパー内部から遮断する ことにより、圧力センサ内部を常に大気に晒すことな く、高真空状態に保持することがでる。また、圧力セン サの劣化やフィラメント切れの際にも、ゲートパルプを 閉じて英空チャンパー内部を圧力センサ内部から遮断す 10 ることにより、英空チャンパー内部が大気圧に戻ること なく高真空状態のままに保持される。

[0015] 請求項2における真空成膜装置では、圧力 センサの交換時に、ゲートバルブを閉じて圧力センサ内 部を箕空チャンパー内部から遮断した後、ベントパルブ を開放してペントラインから圧力センサ内へ気体を導入 することにより圧力センサの交換作業を速やかに行うこ とができる。また交換後には、ベントパルプを閉じると 共に粗引き用パルプを関放して粗引きラインより圧力セ ンサ内を粗引きすることにより、圧力センサ内部を速や 20 かに高其空状態に戻すことができる。

【0016】額求項3における真空成項装置では、ゲー トパルプを開放して真空チャンパー内部をゲージボート を介して圧力センサ内部に連通させた際に、ゲートバル ブがオリフィスとして作用してゲージボートを流れる気 体に流通抵抗を生じるようなことはなく、従って、真空 チャンパーと圧力センサとの間に大きな登圧が生じるこ とはないので、圧力センサにより真空チャンパー内の其 李度を正確に検出することができる。

【0017】 請求項4における真空成膜方法では、被処 理物を真空チャンパーへ出し入れする際に、圧力センサ 内部を真空チャンパー内部から遮断することにより、圧 カセンサ内部を常に大気に晒すことなく、高真空状態に 保持することができ、圧力センサ内部の電極の酸化を有 効に防止することができる。また、圧力センサの劣化や フィラメント切れの際にも、真空チャンパー内部を圧力 センサ内部から遮断することにより、其空チャンパー内 部は大気圧に戻ることなく高真空状態のままに保たれ

カセンサの交換方法では、圧力センサの交換時に、圧力 センサ内部を真空チャンパー内部から遮断した後、圧力 センサ内へ気体を導入して大気圧にすることにより圧力 センサの交換作業を速やかに行うことができ、また交換 後には圧力センサ内を所定の真空度まで真空引きするこ とにより、圧力センサ内部を速やかに高真空状態に戻す ことができる.

[0019]

【実施例】以下、本発明の実施例につき派付図面を参照 して説明する。図1は本発明による真空成膜装置の一実 50 パー1内のアノードテーブル8上にセットした後、トッ

施例を示すスパッタ装置の概略図である。この図におい て、前述の図2の従来例と同一の部分には同一の符号が 付されており、符号1~11は図2の従来例と同一の構 成要素を示している。符号12は真空チャンパー1内と 圧力センサとしてのイオンゲージ6内の運通状態を制御 する小型のゲートパルプで、このゲートパルプ12を閉 じることによりイオンゲージ6内部と真空チャンパー1 内部との運通を完全に断って両者を流体的に完全に分離 することができる。13はゲートパルプ12の朗成によ り真空チャンパー1から完全に分離されたイオンゲージ 6内の真空を破壊するためのペントライン13 a に設け ちれたイオンゲージ用のペントパルプ13で、このペン トパルプ13を開放することにより空素ガス等の不活性 気体をイオンゲージ6に導入して、その内部を大気圧に することができる。14はイオンゲージ6を油回転ポン ブ4に運通させる粗引きライン148に設けられたイオ ンゲージ用の組引きパルブ14で、この粗引きパルブ1 4を開放して油回転ポンプ4を作動させることによりイ オンゲージ6内を10~Torr程度の真空度まで粗引きす ることができる。

[0020] ゲートバルブ12は、その全願時の有効通 路面積が真空チャンパー1のゲージボート1cの有効通 路面稜(内径)と略等しくなるように形成されている。 この理由は、ゲートパルプ12の全開時の有効通路面積 がゲージポート1cの有効通路面積よりも狭い場合に は、ゲートバルブ12がゲージボート1c内でオリフィ スとして働くので、真空チャンパー1とイオンゲージ6 との間の気体の円滑な流通を妨げることになり、その結 果、真空チャンパー1内の圧力とイオンゲージ6内の圧 力が等しくならず、イオンゲージ6の検出圧力が真空チ ャンパー1内の圧力を正確に表さなくなるからである。 すなわち、イオンゲージ6の内壁面等から発生した放出 ガスをゲージボート1 cを介して真空チャンパー1内へ 充分に排気し難くなり、イオンゲージ6内の残留ガス成 分の圧力が真空チャンパー1内の圧力に付加されてしま うからである。そこで本発明のように、ゲートパルプ1 2の全期時の有効通路面積をゲージポート1 cの有効通 路面積と等しくなるように形成することにより、上記不 具合を解消して、イオンゲージ6の検出値が真空チャン 【0018】 請求項5における英空成膜装置における圧 40 パー1内の圧力を正確に反映するようにさせることがで きる。

> 【0021】次に上記実施例の動作を説明する。油回転 ポンプ4を作動させると共に租引きパルプ4aを閉じ、 フォアラインパルプ5aを開放してゲートパルプ10を 閉じてからクライオポンプ5を作動させて、該クライオ ボンプ5内を10-7~10-17orrの高真空状態に保持す る。この後、油回転ボンブ4を停止させてからトップブ レート1aを上昇させて真空チャンパー1の上部を関放 してから被処理物としての半導体ウエハ?を冥空チャン

ププレート Iaを真空チャンパー1の側壁上縁部に設け たガスケット1bに当接するまで下降させて、真空チャ ンパー1を密閉状態にする。

8004215

[0022] 次いで、租引きパルブ4 aを開いて油回転 ポンプ4を作動させ、さらに立上時のみイオンゲージ用 の知引きパルプ14も開いて、 真空チャンパー1内を1 0-1Torr台の真空度まで排気後、粗引きパルブ4a、1 4を閉じてゲートパルプ10を開くと、それに運動して いるイオンゲージ用のゲートバルブ12も開放され、真 るイオンゲージ6が自動点灯し、真空チャンパー1内は クライオポンプ5により10-1~101*Torr程度の高真 空状態まで本引きされる。

[0023] この後、スパッタモードにするとイオンゲ ージ6がオフとなり、圧力調整パルプ3が開放されて、 スロットルパルプ9によりクライオポンプ5への俳気速 度が調整されながら、アルゴンガスが供給ライン38か ら真空チャンパー1へ導入され、真空チャンパー1内は 1~30mTorrの低真空状態に保たれる。しかる後、道 流電源2aからターゲットアセンブリー2に直流電力を 20 1~3KW印加すると、アルミニュームのターゲットア センブリー2からアルミニューム粒子が放出されて半導 体ウエハ?に被着する。このアルミニューム蒸着中もイ オンゲージ6内部は真空チャンパー1内部と隔離されて いるため、イオンゲージ6内部の電極等にアルミニュー ム粒子が飛着するようなことがなく、これに起因するイ オンゲージ6の性能低下を防止することができる。

[0024] 半導体ウエハ7の表面に所定厚さのアルミ ニューム膜が形成されてスパッタリングが完了すると、 直流電流2aがオフされ、圧力調整パルブ3が開鎖さ れ、スロットルパルプタが全開とされた後にイオンゲー ジ6が点灯する。ターゲットアセンブリー2が所定温度 まで冷却された後、大気関放モードに切り替えると、イ オンゲージ6がオフとなり、クライオポンプ用のゲート パルプ10及びイオンゲージ用のゲートパルプ12が関 じられてイオンゲージ6内部は高真空状態を保ったま 生、ペントパルプ11が開放されて窒素ガスがペントラ インllaから真空チャンパーIに導入されその内部は 大気圧に復帰する。その後、トッププレート1 a を上昇 させて半存体ウエハ7を取り出す。

[0025]次いで、新しい半導体ウエハ?をアノード テープル8上にセットし、トッププレート1aを下降さ せて其空チャンパー1を密閉した後、イオンゲージ用の 担引きパルプ14を閉じたまま、油回転ポンプ4を作動 させると共に担引きパルプ4 a を開いて真空チャンパー 1内を10-3 Torr合まで排気し、粗引きパルブ4aを閉 じてゲートバルプ10を囲くと、このゲートパルプ10 に連動しているイオンゲージ用のゲートパルブ12も開 いて、イオンゲージ6が点灯する。以後上記作動サイク ルを繰り返す。

[0026] このようにして、半導体ウエハ?を真空チ ャンパー1内へ出し入れする際に、ゲートパルプ12の 閉鎖によりイオンゲージ6の内部は真空チャンパー1の 内部から遮断されるので、イオンゲージ6内は常に大気 に晒されることなく、高真空状態に保持される。

[002.7] ロードロック型のスパッタ装置におけるイ オンゲージ6の交換について説明する。イオンゲージ6 の性能劣化やフィラメント切れによりその交換が必要と なった場合には、イオンゲーシ用のゲートバルブ12を 空チャンパー1のゲージボート1cに取り付けられてい 10 手動で閉じて真空チャンパー1内を高真空状態に保った ままイオンゲージ用のベントパルブ13を開いて、イオ ンゲージ6内を大気圧に復帰させてからイオンゲージ6 を新品と交換する。この後、イオンゲージ用のペントパー ルブ13を閉じると共にイオンゲージ用の粗引きパルプ 14を願いて油回転ポンプ4を作動させて、イオンゲー ジ6内を10-1Torr台の真空度まで排気後、粗引きパル プ14を閉じてゲートパルプ12を聞くとイオンゲージ 6 が点灯される。このようにして、真空チャンパー1内 を大気に開放することなく悩単にイオンゲージ6を交換 することができる。

[0028]以上の実施例では、スパッタ装置について 説明したが、本発明はこれに限らず、真空蒸着装置、イ オンプレーティング装置や他の真空成膜装置にも適用で きることは勿論、イオンゲージに限らず、他のシュルツ ゲージ等の他の圧力センサにも応用可能である。

[0029]

【発明の効果】以上のように、結束項1の発明によれ は、真空チャンパーと、その真空チャンパーのゲージボ 一トに接続され、該冥空チャンパー内の冥空圧力を測定 30 する圧力センサと、前記ゲージボートに設けられ、前記 真空チャンパーと前配圧力センサとの間の運通を制御す るゲートバルブとを備えるので、半導体ウエハ等の被処 理物を真空チャンパーへ出し入れする際に、ゲートパル ブを閉じて圧力センサ内部を真空チャンパー内部から遮 断することにより、圧力センサ内部を常に大気に晒すこ となく、高真空状態に保持することができるため、圧力 センサ内部の電極の酸化を有効に防止することができ、 従って、圧力センサ内部の電極の酸化に起因する測定値 の設益を回避することができる。さらに、被処理物の其 空チャンパー内への出し入れ時に、圧力センサ内部が大 気に晒されてその内壁面に大気中に含まれる水分等の不 **純ガスが吸着、吸蔵されることがないので、ヒロック等** の異常事態の発生を回避することができる。また、圧力 センサの劣化やフィラメント切れの際にも、ゲートパル プを閉じて真空チャンパー内部を圧力センサ内部から遮 断することにより、其空チャンパー内部が大気圧に戻る ことなく高真空状態のままに保たれるので、圧力センサ 交換後に真空チャンパー内部を脱ガスしたり、再び高真 空になるまで減圧する必要が無いので、装置の立上げ時 50 間ロスを大幅に減少させて、装置の稼働率を大幅に改善

1

1

الم

200

(함:

*(5)

(6)

特開平8-74041

10

することができる等の効果がある。

[0030] 翻求項2による英空成膜装置によれば、租引き用パルプを有し、前配圧力センサ内を粗引きするための粗引きラインと、ベントパルプを有し、外部より前配圧力センサ内に気体を注入して截圧力センサ内の真空を破壊するためのペントラインとを更に備えるので、圧力センサの交換時に、ゲートパルプを開じて圧力センサ内部から遮断した後、ペントパルプを開放してベントラインから圧力センサ内へ気体を導入することにより圧力センサの交換作業を運やかに行うことができ、また交換後にはベントパルプを聞じると共に粗引き用パルプを開放して粗引きラインより圧力センサ内を粗引きすることにより、圧力センサ内部を速やかに高真空状態に戻すことができ、従って、圧力センサの交換作業及びその後の装置の立ち上げを迅速に行うことができる。

800421559

【0031】 語求項3による真空成膜装置によれば、前記ゲートパルブの全関時の有効通路面積を前記ゲージボートの有効通路面積と略等しく構成したので、ゲートパルブを開放して真空チャンパー内部をゲージボートを介 20 して圧力センサ内部に連通させた際に、ゲートパルブがオリフィスとして作用してゲージボートを流れる気体に流通抵抗を生じることはなく、従って、真空チャンパーと圧力センサとの間に大きな差圧が生じることはなく、圧力センサにより真空チャンパー内の真空度を正確に検出することができる。

[0032] 競求項4による真空成膜方法によれば、真 空チャンパーと圧力センサとの間の連通を遮断する工程 と、前記真空チャンバーを大気に開放して、被処理物を 該真空チャンパー内に設置する工程と、前記真空チャン 30 パー内を第1の所定の真空度まで粗引きする工程と、前 記圧力センサと前記真空チャンパーとを連通させて、該 圧力センサを作動させる工程と、前記真空チャンパー内 を第2の所定の真空度まで本引きする工程と、前記真空 チャンパーと前記圧力センサとの間の運通を遮断して、 該圧力センサを不作動にする工程と、前記真空デャンパ 一内の前記被処理物に所定の蒸着処理を施す工程と、前 記真空チャンパーと前記圧力センサとの間の運通を遮断 した後、前記真空チャンパーを大気に朋放して、前記被 処理物を該真空チャンパーから取り出す工程とを備える 40 ので、被処理物を真空チャンパーへ出し入れする際に、 圧力センサ内部を真空チャンパー内部から遮断すること

により、圧力センサ内部を常に大気に晒すことなく、高 真空状態に保持することができるため、圧力センサ内部 の電極の酸化を有効に防止することができ、従って、圧 カセンサ内部の電極の酸化に起因する測定値の誤益を回 避することができる。さらに、被処理物の英空チャンパ 一内への出し入れ時に、圧力センサ内部が大気に晒され てその内壁面に大気中に含まれるガスや水分等が吸着、 吸蔵されることがないので、ヒロック等の異常事態の発 生を回避することができる。また、圧力センサの劣化や フィラメント切れの際にも、真空チャンパー内部を圧力 センサ内部から遮断することにより、其空チャンパー内 部が大気圧に戻ることなく高裏空状態のままに保たれる ので、圧力センサ交換後に其空チャンパー内部を脱ガス したり、再び高真空になるまで減圧する必要が無いの で、装置の立上げ時間ロスを大幅に減少させて、装置の 線側室を大幅に改善することができる。

【0083】請求項5による真空成膜装置における圧力 センサの交換方法によれば、圧力センサが故障した際 に、真空チャンバーと前記圧力センサとの間の運通を邀 断する工程と、前記故障した圧力センサ内を大気圧にし てから前記真空チャンバーから切り離す工程と、新しい。 圧力センサを前記英空チャンパーに接続する工程と、前 記新しい圧力センサ内を所定の真空度まで真空引きする 工程と、前記新しい圧力センサと前記真空チャンパーと を進通させる工程とを備えるので、圧力センサの交換時 に、圧力センサ内部を真空チャンパー内部から遮断した 後、圧力センサ内へ気体を導入することにより圧力セン サの交換作業を速やかに行うことができ、また交換後に は圧力センサ内を所定の真空度まで真空引きすることに より、圧力センサ内部を速やかに高真空状態に戻すこと ができ、従って、圧力センサの交換作業及びその後の設 筐の立ち上げを迅速に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

[図1] この発明の一実施例による大気関放型スパック装置の側面断面図である。

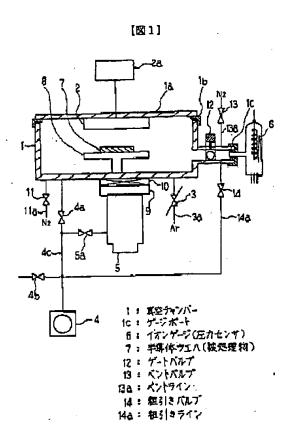
【図2】 従来の大気開放型スパッタ装置の側面断面図である。

【符号の説明】

1 真空チャンパー、1 c ゲージボート、6 圧力センサとしてのイオンゲージ、7 被処理物、1 2 ゲートバルブ、1 3 ベントバルブ、1 3 a ベントライン、1 4 粗引きパルブ、1 4 a 粗引きライン。

(7)

特丽平8-74041



8094215

